⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-19279

Solnt, Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

网公開 平成3年(1991)1月28日

27/10 H 01 L 21/82 431 8624-5F

> 8225-5F H 01 L 7131-5B G 11 C 17/00

307 D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑤発明の名称

プログラマブル素子

②特 頭 平1-153468

願 平1(1989)6月15日

個発

郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

松下電子工業株式会社 ⑪出 願 人

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人

弁理士 粟野 重幸 外1名

1、発明の名称

プログラマブル第子

2、特許請求の範囲

厚い分離酸化物層により複数の領域に分割され た1 導電型半導体基板中に形成された反対導電型 でかつ前記基板よりも高不純物濃度の拡散層から なる下部電伍と、該下部電伍を熱酸化することに より形成された酸化膜を少なくとも含む絶縁膜と、 該絶禄膜上に形成された上部電極とを備え、前記・ 絶縁膜のうち前記下部電極および前記上部電極に 比して十分小さくかつ前記分離酸化物層に接しな い一部分がプログラム軍圧を印加された時に絶縁 が破壊されるのに適当な厚さを有し、前記絶縁膜 の他の部分は前記分離酸化物層よりは薄くかつ前 記プログラム電圧に十分耐えりる厚さを有してい ることを特徴とするプログラマブル案子。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、集積回路に組み込まれた電気的にブ

ログラム可能なプログラマプル案子に関するもの

従来の技術

半導体集積回路のうち、使用者が購入した後に 内容を電気的に書き込むことのできるいわゆる PROM (Programmable ROM) は望む内容 OROM (Read Only Memory)が ただちに 得られるために広く用いられている。

また論理回路の分野においても、やはり使用者 が購入した後に内容を電気的に書き込むことので きるいわゆるP L D(Programmable Logic Device)が類似の目的のため用いられている。 PROMやPLDを構成するためには外部から記 協内容が電気的に書き込め、かつ電源を切っても その記憶内容が保持されるようなプログラマブル **第子を用いる必要が有る。**

従来とのようなプログラマブル案子に好適な構 造は例えば以下に示すようなものであった。

第2図は従来例のプログラマブル第子の構造を 示す断面図であり、これを参照して説明する。

図示するように、P型半導体基板1がフィール ド酸化膜2により分離されており、分離された一 領域中に下部電極となる高不純物濃度の拡散層3 が形成されている。

拡散層3上には酸化物層4と上部電極5とが順 次積層されて形成されており、プログラミングは 上部電圧5と拡散層3との間に適当な電圧を印加 し、酸化物層4の絶縁を破壊するととにより行わ れる。

発明が解決しようとする課題

Š.,

上記のような従来例のプログラマブル第子では、 酸化物暦4を高品質、すなわちピンホールと呼ばれる穴が少なく、かつ耐圧が高い状態にするには 下地である拡散層3を熱的に酸化して形成しなければならない。一般に高濃度の不純物を含む拡散 層を熱的に酸化すると、不純物濃度に応じて形成される酸化膜厚性異なり、不純物濃度が高いほど 厚い酸化膜が形成される。

第2図に示したよりな構造においては、酸化物 周4がフィールド酸化膜2に接している。一般に

成された反対導電型でかつ前記基板よりも高高不純物 漫度の拡散層からなる下部電極と、該下部電極と、該下部電極と、該所部電極と、該所部電極と、該所が成された較化する。該的模膜人でおけれた上部電極とないが成立れた上部電極とないがである。 部でに比して十分小さくかつ前記を印がない、前に終しない一部分がプログラム電圧を印かれた。 時に絶縁が破壊されるのに適当な厚さを有し、前に絶縁が破壊されるのに適当な厚さを有し、前に絶縁が破壊されるのに適当な厚さを有している機造のものである。

作 用

本発明のプログラマブル案子では、プログラムされる絶縁膜の膜厚がほぼ一定であるため絶縁破滅に要する電圧も一定となり安定した書き込み特性が得られる。また局所的に耐圧の低い領域が存在しないので未書き込み案子の信頼性も高い。

実 施 例

本発明のプログラマブル索子の実施例を第1図 欠示し、これを参照して説明する。 拡散層3はフィールド酸化膜2をマスクとして形成されるため、フィールド酸化膜2の端部6においては横方向拡散やフィールド酸化膜2のエッチングによる後退などによりやや不純物濃度の低いの域域でが露出している。前述したような理由によりたの領域上では酸化物層4の厚さが他の部分に比して薄くなりまた腹厚の制御も難しい。そのためプログラマブル素子としての耐圧が低くなりまたそのばらつきも大きくなって書き込み特性が安定しないという課題が有る。

さらに、第2図に示すように上部電価 8 が酸化物圏 4 の全体を覆っていない構造では、上部電価 6 をドライ・エッチングにより加工する際に露出した酸化物圏 4 、さらには拡散圏 3 が損傷を受けて結果としてぬ接合の弱れ電流が発生しやすいという課題も有る。

課題を解決するための手段

上記のような課題を解決するための本発明のプログラマブル案子は、厚い分離酸化物層により複数の領域に分割された1導電型半導体基板中に形

図示するように、P型シリコン基板11がフィールド酸化膜12により複数の領域に分離されており、一領域中に下部電優となるN[†]型拡散層13が形成されている。

N型拡散層 1 3 はその上部が熱的に形成された 酸化原 1 4 により覆われている。この酸化膜 1 4 の膜厚はフィールド酸化膜 1 2の膜厚に比して1/3 ~1/10 程度で、かつ通常プログラミング電圧と して用いられる 1 0~20 V の電圧に十分耐える 厚さ、すなわち 5 0~1 5 0 n m であればよい。

酸化膜14の一部分は選択的に除去されており、 除去された領域の拡散層13上にプログラム用絶 緑膜15が形成されている。この絶縁膜15は、 例えば下層をシリコン酸化膜、上層をシリコン盤 化膜として全体で厚さを8~8ヵmとすれば、 20V程度の電圧で1mm程度で絶縁を破壊させ ることができる。

絶縁膜15の有る領域はフィールド酸化膜12 と接しておらずまた拡散圏13の不純物濃度がほ 厚一定な領域であるため絶縁膜15の膜厚もほぼ おり、上部電極16の場は酸化以1~上に有る。 とのため上部電極16の加工時に多少の過剰なエ ッチングを行って 膜18や拡散層13が損 傷を受けることは無い。

なお上記の実施例では説明の都合上プログラム 用絶縁以15を多層膜としたが、これは実施例の 構成に従り必要はなく、拡散層13を熱的に酸化 した単層膜であってもよい。

発明の効果

本発明のプログラマブル素子では、プログラム される絶縁膜の厚さが一定であり局所的に薄いと いうととが無いため書き込み特性および信頼性が 安定している。その結果として高性能、高信頼性 のプログラマブル集徴国路が得られる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明のプログラマブル索子の実施例 を示す断面図、第2図は従来例のプログラマブル プログラム 石紀 46 kg 、 1 0 mm と 3 kg kg か 1名 代理人の氏名 弁理士 栗 野 重 挙 ほか 1名

11…基板

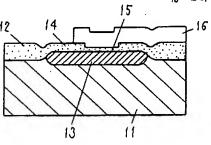
12---フィールド酸化膜

13…花数层

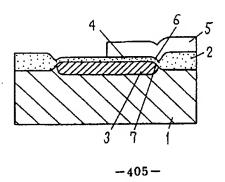
14…解化膜

15---7"07"54月羟炔膜

16…上部電板



郑 2 区



BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

特開平3-19279(3)

一定である。とれにより安定した**書**き込み特性が 得られる。

絶縁度15の上には上部電極16が形成されて 「「「変要するママスを基本を表する。」 鬼子の構造を示す断面図である。

11……基板、12……フィールド酸化膜、

13 ······ N[†]型拡散層、14 ······ 酸化膜、15 ······

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

BEST AVAILABLE COPY

特開平3-19279 (3)

一定である。これにより安定した春き込み特性が 得られる。

絶縁度15の上には上部電低16が形成されてかり、上部電低16の端は酸化膜14上に有る。 このため上部電低16の加工時に多少の過剰なエッチングを行っても絶縁膜15や拡散層13が損傷を受けることは無い。

なお上記の実施例では説明の都合上プログラム 用絶縁膜15を多層膜としたが、これは実施例の 構成に従う必要はなく、拡散層13を熱的に酸化 した単層膜であってもよい。

発明の効果

本発明のプログラマブル繋子では、プログラム される絶縁膜の厚さが一定であり局所的に薄いと いうことが無いため書き込み特性および信頼性が 安定している。その結果として高性能、高信頼性 のプログラマブル集積回路が得られる。

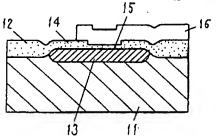
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明のプログラマブル索子の実施例 を示す断面図、第2図は従来例のプログラマブル 第子の構造を示す断面図である。

1 1 ……基板、1 2 ……フィールド酸化膜、 1 3 …… N⁺型拡散層、1 4 ……酸化膜、1 5 …… プログラム用絶縁膜、1 6 ……上部電極。

代理人の氏名 弁理士 栗 野 簠 孝 ほか1名

11…基版 12…7(-ルド酸化度 13…拡散量 14…酸化度 15…7°07'5ム用絶線度 16…上部電弧



第 2 图

